

段ボールセミナー'26 関連会社様 技術紹介公募要領

1. 段ボールセミナーの概要

1. 開催

- ・全国段ボール工業組合連合会主催で年1回(10月頃)、各段ボール工業組合(東、中、西、南日本)の地区で、持ち回りで開催
- ・2022年よりハイブリッド(会場とWEB併用)にて開催

2. 参加者

- ・各段ボール工業組合の組合員企業、段ボール関連企業、報道関係者等600名以上が全国より会場及びWEB参加の見込み(2025年参加実績:627名、2024年参加実績:647名)

2. 段ボールセミナー'26の概要

開催日 1日目 2026年10月26日(月) 13:00 ~ 17:10(予定)

2日目 2026年10月27日(火) 9:00 ~ 12:10(予定)

※1日目のセミナー終了後に懇親会を開催予定

発表会場 秋葉原UDX ギャラリー(4F)

東京都千代田区外神田4-14-1

セミナー会場 UDX ギャラリーイベントホールL

懇親会会場 UDX カンファレンス(A+B+C)

開催方法 ハイブリッド開催(会場及びWEB)

参加見込 600名以上(予定) 会場:190名、WEB:450名

スケジュール(予定)

1日目:2026年10月26日(月)

12:30 受付開始

13:00 ①開会宣言、黙祷、主催者代表挨拶

②全国段ボール技術委員会活動報告

③各段ボール工業組合技術委員会の研究発表(発表20分)

④関連産業会社技術紹介発表(20分×6社程度)

※応募多数の場合は発表社数変更の可能性あり

⑤技術委員会による関連会社技術ダイジェスト紹介(30分)

17:10 ⑥初日閉会宣言

17:20~ 懇親会

2日目:2026年10月27日(火)

9:00~ ①開会宣言

②講演

③安全衛生活動報告

④労働災害発生状況報告

⑤各段ボール工業組合安全衛生委員会の研究発表(発表20分)

⑥紙加労協挨拶

⑦安全宣言

12:10 ⑧閉会宣言

その他

- ・セミナー会場内、会場外ホワイエにて展示スペース設置予定。
- ・1日目セミナー終了後に懇親会を開催予定。(UDXカンファレンス(A+B+C))

3. 公募の内容

(1) 技術紹介の具体的内容

全国の段ボール会社・事業所の幹部が視聴するセミナーで段ボール産業向けの技術の紹介をして頂きます。

段ボール産業に関する技術であればジャンルは問いません。

(例 設備・機械、システム・ソフト、AI・DX、製品、材料、部材、安全衛生、省力化、コスト削減、品質向上等、その他)

(2) 技術紹介の内容

・関連会社技術紹介発表(6社程度)

- ① 技術紹介時間は20分間、PPを使用し御社の技術紹介をして頂きます。会場でのライブ発表、または録画動画の放映も可能です。なお、録画放映の場合も会場にお越しください。
- ② セミナー発表要旨集に御社技術を掲載し紹介致します。(A4 複数ページ予定)なお、要旨集はPDF版を参加者全員へ送付、また希望者へ冊子(有料)を送付します。
※2025年配付数量:429冊

・関連会社技術ダイジェスト紹介(6社程度)

- ① 発表の選定から外れた会社様の中から、全段連技術副委員長がダイジェスト紹介を行います。(予定時間30分で6社程度を紹介する予定)
- ② セミナー発表要旨集にダイジェスト紹介を掲載し紹介致します。

・展示紹介(展示ブース使用)(若干社)

- ① セミナー会場内、会場外ホワイエに技術紹介展示スペースを設けます。
長机1台(1800x450)のスペースを使い技術紹介が行えます。

(3) 技術紹介費用

・関連会社技術紹介発表 50,000円

※技術紹介費及び発表者1名、アシスタント1名の参加費、資料費、懇親会費を含む
※発表者、アシスタント以外の参加希望者は一般参加として別途申し込みください。

・関連会社技術ダイジェスト紹介 30,000円

※技術ダイジェスト紹介費及び参加者1名の参加費、資料費、懇親会費を含む
※参加者1名以外の参加希望者は一般参加として別途申込ください。

・展示紹介(展示ブース使用) 無料

※説明員を配置する場合は、説明員は一般参加として参加してください。
※技術紹介、ダイジェスト紹介にて登録されている参加者以外のブース説明員は一般参加として別途申込ください。

※会員以外の一般の会場参加費は17,000円/1名(受講料、資料費、懇親会費を含む)

※一般参加の申し込みは開催案内が届いたのち、WEBにてお申し込みください。

4. 公募申込み

全国段ボール工業組合連合会（全段連）ホームページの公募申込書をダウンロードし、必要事項を記入、全段連事務局へメールで申し込みください。

※公募申込書はワードにて送付願います。PDF 不可

公募期間： 公募開始 4月1日（水）

公募締切 5月11日（月）

申込書類： 全段連ホームページのニュース&トピックス題名右側「セミナー情報」をクリックして、段ボールセミナー'26から「公募要領」「公募申込書」をダウンロードしてください。

提出書類： 公募申込書

全段連 HP : <https://zendanren.or.jp/> TEL 03-3248-4851

公募に関する問い合わせ先：全段連事務局 d-seminar@zendanren.or.jp 内山宛

5. 技術紹介会社の選定

・関連会社技術紹介発表会社

①ご応募頂きました内容を全段連技術委員会・安全衛生委員会で検討し、技術紹介会社を選定させていただきます。

②選考の過程で技術紹介の内容について追加資料の提出やプレゼンテーションをお願いする場合があります。

・関連会社技術ダイジェスト紹介

上記発表選定に外れた会社様より、技術委員会・安全衛生委員会にて、ご指名させていただきますことを予めご承知ください。また、ダイジェスト紹介にあたり、別途、資料依頼および注意事項を連絡致します。

・展示紹介について

技術紹介展示を希望された会社様については、希望された会社様の中より選定させていただきます。

・選定結果は6月1日頃に連絡させていただく予定です。

6. セミナーまでのスケジュール(予定)

4/1（水） 公募開始 ～ 公募締切 5/11（月）

5/22（金） 合同委員会（技術・安全衛生）開催、発表先選定

6/1（月） 選定結果を公募会社へ連絡、技術紹介申込書等を送付

7/16（木） 技術紹介正式申込み締切

8/25（火） 段ボールセミナー開催案内発送、技術紹介費請求書発送

9/15（火） 発表要旨集に掲載する技術紹介要旨最終稿提出期限

10/13（火） 技術紹介パワーポイントデータ最終提出期限

10/15（木） 技術紹介費用払込期限

以上